# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- CÓLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

X.

-4

(54) RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HEAT SINK

(48) 25.2.1986 (29) JP

(1)/ 61-39555 (A) (45) 25.2.1986 (12) JP (2)) Appl. No. 59-158860 (22) 31.7.1984 (71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO(1)

(51) Int. Cl'. H011\_23:36

PURPOSE: To extend the life of titled device by a method wherein a semiconductor loading part is formed thicker than average thickness of lead frame to improve the radiating capacity while reducing especially transient heat resistance and restraining temperature rise in case of switching operations.

CONSTITUTION: A semiconductor loading part 4 to be a bed 31 of lead frame is formed thicker than average thickness of lead frames 3. Then a semiconductor element pellet 5 is mounted on the semiconductor loading part 4 through the in-termediary of a bonding member 6 such as solder etc. and then an electrode on the pellet 5 is connected to an inner lead of lead frame 3 by a metallic fine wire 7. Later a heat sink 2 is placed below a cavity of a transfer mold metal die and then the lead frame 3 is placed to be resin-formed. Finally the space between the semiconductor loading part 4 and the heat sink 2 is filled with thermoconductive epoxy sealing resin 1.

Wrest days.

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出題公開

# ②公開特許公報(A)

昭61 - 39555

Mint Cl.

数别記号

厅内勒理委号

母公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 23/36

6516-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

放熟板付街路封止形半導体裝置

到特 取 昭59-158860

8出 取 昭59(1984)7月31日

母兒 明 者 加藝

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内

母兒 明 者 小島 伸 次 郎 砂出 類 人 株式会社東芝

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内 川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人

井理士 諸田 英二

1. 発明の名称

姓於板付据屬對止形半線体發出

- 2. 特許当まの範囲
  - 「明世又は複数の半導体素子ペレットと、気 ペレットを危転するための半導体指数部と、 民半級体信兵部を共振する共元金数型リード フレームと、はペレットとはリードフレーム とそ往民するための全意見ひと、上南が蒸り ードフレームの下面と所定の保証をへだてて 対象するように記載した意熱板と、以間隔を 充頃しかつは放然板下面がお出するようにト ランスファ朝日封止する熱征線性樹脂とによ り利用でれる広然近付初島対止形半線仏仏器 において、弦歩単位揺私邸の内がモエリード フレームの平均内厚より厚くしたことを特徴 とする政治抵付的数封止形平等体证证。
- 2 年頃は誰似部がリードフレームのペッド部 であって、エリードフレームの他の区分と内 岸の異なる馬-郡以を用いたものである 特許

副本の範囲的主張記載の致熱症自動脈対止 8

- 3 半導体接転部がリードフレームのペッド部 と熱質を低との適合呼よりなる特別の説の意 **副第1項記載の数熱板付供配列止形準線は装 z** .
- 3、 見明の詳細な説明

### 【発明の政権分野】

本発明は、な力用半導化な子などを拡進しこれ と聴発された庶務板を有する政務板付割原列止形 車等は名誉に関するもので、例えば電助標型収別 取用パワートラングスタアレイなどに適用される。

[限期の技術分野]

半期体票子と放然板と水轮はされている形式の 姓為後付的政対止形半導体と背の政道の世末祭 (特数取59-25198月)について以下国面にもとず を説明する。 男名区は上記年時は翌日の外設市 節回(本見明に任るものも外数は成じである)で あり、1は対止制数、2は終付びだけが外数に型 れているな然後、コロリードがだけが外面に関れ

11同場形 - 30555(2)

ているリードフレームである。 ある色は紅色紙 2の年を思である。 放然を2はアルミニウム系 企匠をから打造出工して舞られたものである。 政性版2と攻略との世界を向上させるために攻略 に走め込まれる辺(数4回な無)には板厚が向く なるように及し25及び26が、また既后との月 **歴にあたる上版に携27が形成されている。 ☆** 姓板がアルミニウムであるとアルミニウムの熱症 重圧な(23,6×10ペンで)は初起のそれ(24× 10ペンで)に近いので対立後の広急症のそりはほ とんど問題にならないので上足の思して5及び 26世びに頃27を設けなくてもよいが、貿易点 区の組合には朝鮮との無駄系集改量が大きいので この地し及び具帯の工夫が大切である。、気も固 はリードフレーム3の平面色でありリードフレー ムさは在数の半回は黒子ペレットを追収するペッ ドボコーとリードボミ2とフレーム33とからな っている。 リードフレーム3に買着金豆をを立 打加工して切られ内庁は均ってある。

到7回はこの従来形の放然仮付款結封止形ಳ等

お取打止形準等は日間を提供することにある。 【兄弟の取真】

すなわちまれ明は、特許公式の配置に足取したように、単海体系子と放性値が応信されている的 性能付所負別と影単線は基準において、半線体値 性型の内容をリードフレームの平均内原より除く したことを特別とする広州を付出れる日本形字線は はまごについて、カルBIV - NDに治うと大断面 店を示したものである。 「店において6」、ホ 毎件菓子ペレット 5 (以下ペレット 5 と略称する) とリードフレームペッドは31とを図せする図り 買、7 はペレット 5 とリードフレームリード部 32とを発展する食食的物、そして好止解験 1 は 飲料底 2 の一面が詳出するようにトランスファ成 形されている。

### (食器技術の問題点)

上記の収集例の単級は延度では以然性を足化させる四工相互要回をなくすることができて安定な政権特性が減られるが、無威抗の点で十分協足できるものでなくさらに致難性の改善が習まれる。特に海和熱型が全位域し、スイッチング動作時のなの上昇を取入ることにより反応を化をはかることが必要な問題となっている。

#### : Rmoan)

本見前の色的は、以及的の生物は協力に比し放 熱性を向上し、特に適致熱性医を引起し、スイッ チング制作に適合した新原な構造の絶力政能を行

私間である。

なお年後はほ私がの下面に芝下面と政党板上面との限形の制作圧は立により、 また年のはほ似むの上面は対立副配の高さおよび年以はネテベレットとリードフレームとを作取りる企品をおがべいったには対しやすくなることがによりその企会が はめられる。 生典は毎紅形の内がは上足の企品

羽間曜61- 39555(3)

により一定に以内には行される。

#### (見明の変更新)

以下本見明の一支延例につき呂正にもとずせば 引する。 本見明による放無症付納器対止形半導 休息者の外収平面のおよび社社をは、数4回方よ びある医に示すな来の半導体を置の外数平量をお よび放然板とそれぞれ等しく、また本質明に使用 されるリードフレームは半男は最近部(ベッド部 31)を飲き外6回に示すはまのリードフレーム とはは同一である。 なおまり曲ないしまら名に おいて同符号で示したものはそれぞれ関一部分を あらわす。 新1回は、本発明の放性値があたり 止影・年得年高点についてある日のドードもに合う 蛇大斯正名である。 この女装倒においては年齢 父ほ 転越 チェリードフレームのペッド 原31と成 - であり尺厚に的 ( 1.0~ 3.0) \*\*となっている。 ペッド加31及び結婚するペッドル31にはさま れるインナーリードボのこく一郎とそなくそのか のリードがのはなは的 ( 0.4~ 0.8) \*\*であり、 したがって半点は搭数数くの歯がはリードフレー

なっているので熱には低としての別型を出すことができ、本名明の望ましい天地町は(特許別まの地面到2頃記録)である。 第2回に本見明の地の天地所である。 第1回とに半線は延むくの氏律の任い方が異なっていて、半線は鬼子ベレット 5 と金属に取りの地立工程に得失がある。 しかしながらは他別様に関う固めは望とはは風帯である。

ムの平均の原より取くなっている。 リードブレ - ムは森泉企民来を打造加工して切られるが、あ らかじめペッドがに以出する部分の基金産業の内 **身とその他の部分の肉厚とも 町辺のとおりとした** 仮系企品の具形はが使用される。 年春は黒子べ レット 5 は半四 羽のほ合 断材 6 を介して半時 4 ほ 最高4上に取り付けられている。 また金は紙袋 7 (アルミニウム収又は金口で)で上記ペレット 5上の耳様(店がセイ)とリードフレーム3のイ ンナーリードひとがた思されている。 その仏は 治域 2 モトランスファモールド 会型のキャビティ 下断に私言したのち、上記リードフレーム3モモ - ルド型上に設立し、トランスファモールド以后 成形される。 この時、半晌は珍なが4と的熱板 2の信にも基盤伝送位エポキシ対止の乗りが発現 される.

上記のようにこの実施例でに平板は最初だりは リードフレームペッド配31と同じであり、ペッド配31とその他のリード部は前一部は(四系企 記ま)よりつくうれ、内様はペッドあ31がたく

Cu - Cおよびそれらの合金を用いることができる。 場合がは62は一般に年田を用いるが思想、 正接等により接合すれば接合形は62を客くこと も可能である。 又然此版版8はソードフレーム のペッドが下面にほ合しても応ばな効果がほられ

#### (月明の別型)

第1回に示す本介明による放無総付的形式止形 年収得基本の過程計算にも創立したところは来の もののの 1/2 にすることができた。

រិគ្រីស្នាក (R នេសាលា) មកស្រុកក្រក។ ៦.

$$R_{\text{upper}} = R_{\text{tr}} (1 - e^{-t/T_{\phi}})$$
[C/W]

Rus はで無状態における年後は光子内の発熱 思えり取無状ではでの内部無形的であり、で、は その無利をはである。 おおおむの無におかえー CO×10<sup>11</sup> col / col · scc · で、年齢は日本がと放 無能との間の関節を計じの方で - 0.000であって、

NMQ61- 39555(4)

 $t=10000000 ( \pm 0.000 )$  の町のR  $t_{0.000}$ を制定した格里、R  $t_{0.000}$  = 0.000 ( 0.00 = 0.00

以上のことく泊れた近応をおさえたことにより スイッチングもちの声のを延長することができた。 4. 85面の世界な場所

第186いしま36は本見明による飲息近付線 を打止形半線は18mの 3つの実施所を示したもの で、それぞれの48のN-NDにおう監大郵面8、 東482いしか68は本見明の実施院と従来的に 関連する飲息近付明報対止影早期は観度の外数平 面図、放坐仮平配器およびリードフレーム平離間、 第780は従来例の政制近付明報対止影早期は観度 のN-ND(本4824所)におう拡大駅で配下ある。

1 … 好止 氏 む . 2 … 飲 允 低 . 3 … ツードフレーム・ 3 1 … ツードフレームベッド む . 4 … 半 時 以 臣 取 む . 5 … 半 切 仏 東 子 ベレット . 7 … 全 民 転 む . . 6 … た 広 伝 む .







